

证券代码：300460

证券简称：惠伦晶体

公告编号：2019-045

广东惠伦晶体科技股份有限公司
2019 年半年度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间：2019 年 1 月 1 日—2019 年 06 月 30 日

2、预计的业绩：同向下降

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期下降 100.00%—87.35% 0 万元—100.00 万元	盈利：790.31 万元

二、业绩预告审计情况

本次业绩预告未经过注册会计师审计。

三、业绩变动原因说明

1、公司 2019 年上半年业绩与上年同期相比同向下降，业绩变动主要原因为：

(1)、因市场疲软及中美贸易战对电子元器件行业的影响，公司电子元器件谐振器产品 2019 年第 1 季度销售量下降较多，2019 年 1-6 月销售收入较上年同期下降约 22%-26%；(2)、受 2019 年一季度人工成本上升以及产能利用率不足等影响，电子元器件销售成本较上年同期下降约 13%-16%，不能弥补收入下降影响；(3)、软件及信息服务业收入同期增长 91.51%。

2、报告期内，非经常性损益对净利润的影响金额预计为 164 万元。

四、其他相关说明

本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在公司 2019 年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

广东惠伦晶体科技股份有限公司董事会

2019 年 7 月 12 日